**ПредставленИЕ матерИалОв**

**Участие в конференции бесплатное.**

Для участия в работе конференции необходимо до 21 марта 2022 года направить по адресу секции:

1. Заявку на участие в конференции;

2. Тезисы доклада, подписанные авторами;

3. Справку о проверке на антиплагиат;

4. Копию платежного поручения (при заказе тезисов докладов или программы конференции).

Стоимость сборника тезисов докладов конференции составляет – 350 грн.

Стоимость программы конференции – 100 грн.

Проезд, проживание, питание участники конференции оплачивают самостоятельно.

Поступление в оргкомитет тезисов докладов по электронной почте **необходимо проверить** по телефонам секретарей секций.

***Контактные телефоны секретарей секций и их адреса находятся на сайте конференции:*** [***http://science.kpi.kharkov.ua***](http://science.kpi.kharkov.ua)

**Платежные реквизиты:**

**ОО «Ассоциация выпускников НТУ «ХПИ»**

**ул. Кирпичева, 2, г. Харьков, 61002, Украина**

**Р/с** UA323204780000026007924433811 **в АБ «Укргазбанк»,**

**МФО 320478, Код 26450114**

***Назначение платежа:*** благотворительный взнос,публикация материалов конференции MicroCad-2022, указать № секции.

**Заявка на участИЕ в конференцИИ**

Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ученая степень, звание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер секции \_\_\_\_\_\_\_\_

Название доклада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПУБЛИКАЦИЯ**

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника тезисов докладов. Тезисы принимаются объемом – не более 1 страницы текста формата А4, включая рисунки, в редакторе  
MS Word (в виде файла на эл. носителе или присылать на эл. адрес секретарю секции).

Название файла должно отвечать фамилии первого автора.

Тезисы докладов оформляются в соответствии со следующими требованиями:

- шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см; междустрочный интервал – одинарный;

- в первой строке – название доклада прописными буквами, выравнивание по центру, жирным шрифтом;

- во второй строке – по центру фамилия и инициалы авторов докладов жирным шрифтом;

- в третьей строке – по центру полное название организации и город, курсивом (шрифт полужирный).

Рисунки, которые вставляются в текст, должны иметь размеры не более 12×9 см с применением форматов: bmp, tif, jpg. Размер шрифта под рисунком - 14 ррt. Рисунки, выполненные при помощи Word, должны быть обязательно сгруппированы.

Ссылки на литературу подаются в виде номерованного списка, согласно требованиям ДСТУ 8302:2015

*Пример оформления тезисов докладов:*

**ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ…**

**Мельник М.М., Коваль К.К.**

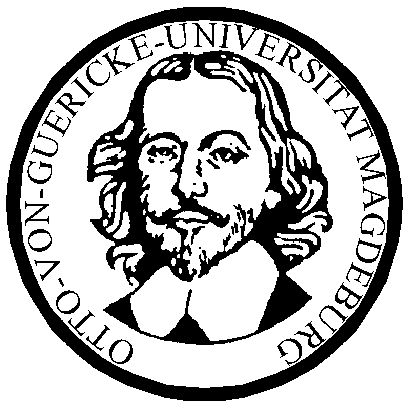
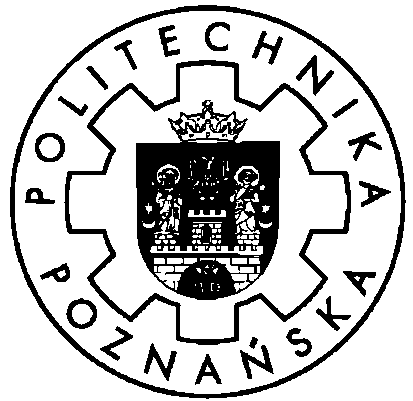
***Национальный технический университет***

***«Харьковский политехнический институт»,   
г. Харьков***

В работе рассмотрены вопросы…

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По желанию авторов и рекомендации Оргкомитета возможна публикация докладов в научном профессиональном сборнике «Вестник НТУ «ХПИ. С требованиями к материалам для публикации можно ознакомиться по электронному адресу: <http://vestnik.kpi.kharkov.ua>. Объём статьи –   
8-10 страниц.

Miskolc    Kliment

**Министерство образования и науки**

**Украины**

**Национальный технический университет**

**«Харьковский политехнический институт»**

**Мишкольцкий университет (Венгрия)**

**Магдебургский университет (Германия)**

**Петрошанский университет (Румыния)**

**Познанская политехника (Польша)**

**Софийский университет (Болгария)**

XХХ Международная

**научно-практическая конференция**

«ИнформацИОННЫЕ технологИИ: Наука, технИка, технологИя, оБРАЗОВАНИЕ, здоровЬЕ»

**(MicroCAD-2022)**

****

**18-20 мая 2022 г.**

**г. Харьков**

**Уважаемые коллеги!**

Приглашаем Вас принять участь в работе

**XХХ Международной научно-практической конференции**

**ИнформацИОННЫЕ технологИИ:  
Наука, технИка, технологИя, оБРАЗОВАНИЕ, здоровЬЕ  
(MicroCAD-2022),**

которая состоится 18 -20 мая 2022 р.   
в городе Харькове.

Конференция будет проведена   
в Национальном техническом университете   
«Харьковский политехнический институт».

Заезд участников - 17 мая, вторник

Регистрация - 18 мая, среда, с 9-30

Пленарное заседание - 18 мая, среда, с 10-00

Работа секций - 18 мая, среда, с 14-30

- 19 мая, четверг, с 10-00

- 20 мая, пятница, с 10-00

Отъезд участников - 21 мая, суббота

Адрес организационного комитета конференции:

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»,  
научно-исследовательская часть,

ул. Кирпичёва, 2, г. Харьков, 61002, Украина,

Телефон: (057) 707-60-14; 707-64-58; 707-60-50

Факс: (057) 700-40-34

Web-site: <http://science.kpi.kharkov.ua>

**НапрАВЛЕНИЯ рАботЫ конференцИИ**

**Секция 1.Энергетика, электроника и электромеханика**

* Моделирование рабочих процессов в тепло-технологическом, энергетическом оборудовании и проблемах энергосбережения
* Электромеханическое и электрическое преобразование энергии
* Современные информационные и энергосберегающие технологии в энергетике
* Актуальные проблемы энергетического машиностроения

**Секция 2.Актуальные вопросы механической инженерии и транспорта**

* Технология и автоматизированное проектирование в машиностроении
* Фундаментальные и прикладные проблемы транспортного машиностроения
* Новые материалы и современные технологии обработки металлов
* Природоохранные технологии, профессиональная безопасность и здоровье
* Развитие обороноспособности Украины

**Секций 3. Компьютерное моделирование, прикладная физика и математика**

* Математическое моделирование в механике и системах управления
* Компьютерные технологии в физико-технических исследованиях
* Микропроцессорная техника в автоматике и приборостроении

**Секция 4**. **Химические технологии и инженерия**

**Секция 5.Экономика, менеджмент и международный бизнес**

**Секция 6.Медицинские науки**

**Секция 7.Международное техническое образование**

* Международное техническое образование: тенденции и развитие
* Современные технологии в образовании

**Секция 8.Социально-гуманитарные технологии**

* Современные проблемы гуманитарных наук
* Управление социальными системами и подготовка кадров
* Актуальные проблемы развития информационного общества в Украине

**Секция 9.Компьютерные науки и информационные технологии**

* Информационные и управляющие систем
* Компьютерное и математическое моделирование. Системный анализ и управление проектами
* Современные проблемы цифровой трансформации интеллектуальной собственности
* Применение компьютерных технологий для решения научных и социальных проблем в медицине
* Информатика и моделирование
* Информационные технологии Интернета вещей
* Страховой фонд документации: Актуальные проблемы и методы обработки и хранения информации

**Секция 10.Околоземное космическое пространство. Радиофизика и ионосфера**

**Секция 11.Электромагнитная стойкость**

**Секция 12.Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы**